磁控溅射 WS2 薄膜的制备工艺及其性能*

宋玉波1.2,代明江2,余志明1,韦春贝2,侯惠君2,肖晓玲2

(1. 中南大学,材料科学与工程学院,湖南长沙 410083;2. 广州有色金属研究院,材料表面工程研究所,广东 广州 510651)

摘 要:采用孪生中频磁控溅射的方法在低温条件下制备了 WS₂ 薄膜,利用 X-射线衍射仪(XRD)、扫描 电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDX)、显微硬度仪、划痕仪和球盘式摩擦磨损试验机对薄膜的物相结构、微 观形貌以及摩擦学性能进行了研究。结果表明:所制备的 WS₂ 薄膜呈现出明显的(002)晶面择优生长, S/W 原子比 1.52,在大气环境中摩擦系数可低于 0.01,载荷与转速对薄膜的摩擦系数影响显著,在一定范 雨内加大载荷和提高转速都会增大其摩擦系数。 关键词:WS₂ 薄膜;中频磁控溅射;低温;摩擦系数 中图分类号:0484:TB43 文献标识码:B 文章编号:1002-0322(2011)02-0025-03

Tungsten disulfide films deposited by magnetron sputtering and their properties

SONG Yu-bo^{1,2}, DAI Ming-jiang², YU Zhi-ming¹, WEI Chun-bei², HOU Hui-jun², XIAO Xiao-ling²

School of Materials Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083, China;
Institute of Surface Engineering, Guangzhou Research Institude of Nonferrous Metals, Guangzhou 510651, China)

Abstract: The WS_2 thin films were deposited by twin-target MF magnetron sputtering process at low temperature, and their phase structure, surface micromorphology and tribological properties were investigated via SEM, EDX, XRD, microhardness gauge, scratch tester and ball-on-disc friction/wear test machine. The results showed that the films present obviously the preferential growth of (002) crystal plane and the S/W atomic ratio is 1.52. The friction coefficient of the films can be lower than 0.01 as tested in atmosphere and it goes up with increasing load and rotary speed to a certain extent.

Key words: WS2 thin film; MF-magnetron sputtering; low temperature; friction coefficient

具有层状结构的 MoS₂、WS₂等过渡金属硫化 物是一类优异的固体润滑材料⁽¹¹⁾。对于 MoS₂ 薄 膜,国内外已经做了大量的研究^[24]。与 MoS₂ 相 比,WS₂具有更高的硬度、更好的抗氧化能力和 更广的温度适用范围^[5],而且它的氧化产物 WO₃ 也比 MoO₃具有更低的摩擦系数,因此近年来国 外主要发达国家开始着力将 WS₂ 这种新型的固 体润滑薄膜材料应用在航空航天、精密仪器、超 高真空环境中的摩擦付工件上,是目前国内外在 该领域中研究的主要方向之一。目前,制备 WS₂ 薄膜常用的方法^[6]主要有射频溅射和反应磁控溅 射等。其中,射频溅射方法所需用的射频电源价 格比较昂贵,反应磁控溅射方法的沉积效率较 低、成本较高,这两种方法都不适宜大规模、大面 积的成膜。而中频磁控溅射¹⁷¹工艺过程稳定,可 以沉积化合物薄膜,并可大面积的成膜,具有广 泛的应用价值。

1 实验方法

基体材料选用单晶硅片和 TC4 合金,硅片用 于膜层的物相成分、截面形貌等分析,TC4 合金 用于测试薄膜的硬度、结合力及摩擦系数。采用 多功能离子镀膜机进行镀膜,设备具有孪生中频 磁控、直流磁控、离子源三个主要模块,如图 1 所 示,中频磁控安装 WS₂靶,直流磁控为 Ti 靶,离 子源具有离子清洗和辅助沉积两种功能,样品可 以随着工件架一起转动。装炉之前,对样品进行 超声清洗,去离子水冲洗,烘干处理。镀制 WS₂ 薄

通讯作者:代明江,教授级高工。

收稿日期:2010-09-22

作者简介:宋玉波(1985-),男,河南省淇县人,硕士。 * 基金项目:广东省自然科学基金项目(07006996A)。

膜之前,先用离子源对样品进行高能离子轰击清洗,用于去除样品表面的氧化皮,所加偏压为 800 V,时间为 10 min,再采用直流磁控溅射结合 离子源辅助沉积的方法沉积一层厚约 100 nm 的 Ti 过渡层,然后停止工件架的转动,使样品停留 在 WS₂ 靶的正前方,利用中频磁控溅射沉积 WS₂ 薄膜,工作气压为 0.8 Pa,沉积温度为 50℃,沉积 时间为 35 min,膜厚约为 1.4 μm。



图 1 多功能镀膜机的外观及其示意图 Fig.1 Schematic of multifunctional coater and its appearance

利用扫描电镜观察膜层的截面形貌并 对其厚度及成分进行分析:X射线衍射 (XRD)分析是在 Bruker D8 Advance 上完成的, 扫描范围1°~80°,扫描速度1°(20)min-1, 扫描步长0.01 step s⁻¹, Cu Ka 靶,管电压 40 kV, 管电流 40 mA; 采用 MH-5D 型显微硬度仪对 薄膜的表面硬度进行测量,载荷为0.098 N, 保载时间为15s;采用HH-3000型薄膜结合强 度划痕试验仪测量薄膜的结合力,加载速度为 100 N/min, 滑动速度为 5 mm/min; 在相对湿度 (RH)为48%的大气环境下采用 MS-T3000 型摩 擦磨损试验仪测量薄膜的摩擦系数,薄膜样品 与 Φ3 mm 的 GCr15 钢球组成摩擦副,载荷分别 为 0.49 N, 0.98 N, 1.47 N, 1.96 N 转速分别为 120 r/min、240 r/min、360 r/min、480 r/min, 测试时 间为 10 min。

2 结果与讨论

2.1 WS2 薄膜的微观结构

图 2 为 WS₂ 薄膜新鲜截面的扫描电镜照 片,可以发现本实验所制备的膜层比较细腻、致 密,利用能谱仪对薄膜表面的成分进行分析,S 和 W 的原子比 S/W 约为 1.52,低于 WS₂ 化合物 中 S 和 W 的化学计量比,表现出一定程度的 S 元素匮乏。S 元素的损失¹⁸¹一方面可能是由于 WS₂ 化合物靶材中 S 和 W 元素的溅射产额不 同,另一方面也可能是由于溅射出来的 S 原子 易与真空室内的残余气体发生反应进而被抽出 真空室。



图 2 WS2 薄膜的截面形貌 Fig.2 SEM image of WS2 film's cross section

图 3 所示为 WS₂ 薄膜的 XRD 衍射图谱,在 20 角为 14° 附近出现了明显的衍射峰,对应于 WS₂ 的(002)晶面,在 32° 左右还出现了不太明 显的(100)衍射峰。WS₂ 的晶体结构是六方层状 结构,通常薄膜中存在两种典型的取向分布,一 种是 C 轴平行于基面的取向称为 I 型织构¹⁰¹,另 一种是 C 轴垂直于基面称为 II 型织构¹⁰¹(基面取 向)。具有 II 型织构的的薄膜具有很强的滑动性, 具有良好的润滑效果。由图 3 可知,WS₂ 薄膜主 要是以(002)晶面生长的,属于 II 型织构,这将有 利于提高薄膜的润滑性能。



2.2 WS2 薄膜的硬度及结合力

WS2 薄膜的显微硬度约为 270 Hv,测试条件 为 10 g 载荷,保载 15 s。采用 HH-3000 型薄膜结 合强度划痕试验仪测量薄膜的结合力,并在光学 显微镜下观察划痕,以出现大面积剥落时确定为 临界载荷 Le,并以此作为薄膜与基体的结合强 度,本实验所制备薄膜的结合强度约为 40 N。

2.3 载荷与转速对 WS2 薄膜摩擦系数的影响

图 4 所示为 50℃沉积的 WS₂ 薄膜在不同载 荷下与 GCr15 钢球对磨的摩擦系数变化曲线,转 速均为 120 r/min,测试时间为 10 min。在 0.49 N 和 0.98 N 的载荷下, WS₂ 薄膜的摩擦系数曲线基本 重合,约为 0.03,然后随着载荷的升高,摩擦系数 开始增大,在 1.47 N 时约为 0.05,而在 1.96 N 时 则达到了 0.1239。这是由于纯 WS₂ 薄膜的硬度较 低,承载能力比较差。图(5)为 0.49 N 和 1.96 N 载 荷下 WS₂ 薄膜磨痕放大 300 倍的扫描电镜照片, 我们发现, 薄膜在 0.49 N 载荷条件下的磨痕宽度 明显小于 1.96 N 载荷的磨痕,对比高、低两种载荷 条件下磨痕的形貌,可以观察到在高载荷下,磨痕 的边缘处已经出现了细小的裂纹,由于磨痕深度 太浅,很难计算出其磨损率而进行比较。



图 4 载荷对 WS2 薄膜摩擦系数的影响

Fig.4 Influence of load on the friction coefficient of WS2 film



(a)0.49 N;(b)1.96 N 图 5 WS₂薄膜的磨痕形貌 Fig.5 Worn surface morphology of WS₂ film

图 6 给出了 WS₂ 薄膜在不同转动速度下的摩擦系数随时间的变化曲线,所加载荷为 0.49 N,转动速度对薄膜的摩擦系数影响比较显著,240 r/min 的转速下摩擦系数低至 0.0095,360 r/min 时上升到 0.1399,而 480 r/min 时则高达0.2359,四种不同转速条件下薄膜的摩擦系数都比较稳定,没有出现太大的波动和突变。对比图 (7)中240 r/min 和 480 r/min 两种转速条件下薄膜的磨痕形貌,发现在较低转速下薄膜表面只是被轻微擦拭,此时的平均摩擦系数低于 0.01,而在较高转速时,薄膜的磨痕轮廓非常清晰,磨痕深度也比较深。



图 6 转速对 WS:薄膜摩擦系数的影响

Fig.6 Influence of rotary speed on the friction coefficient of WS2 film



(a) 240 mmin (b) 450 mmn 图 7 WS₂ 薄膜的磨痕形貌 Fig.7 Worn surface morphology of the WS₂ film

3 结论

(1)通过中频磁控溅射的方法在较低温度 条件下沉积了结构致密、且具有(002)基面取向 的 WS₂ 薄膜,膜/基结合强度可达 40 N。

(2)测试条件对 WS₂薄膜的摩擦系数影响 显著,在低载荷、低转速条件下薄膜的摩擦系数 极低,可低至 0.01。在一定范围内,加大载荷或提 高转速都会使 WS₂ 薄膜的摩擦系数上升,0.49 N 载荷、480 r/min 时薄膜的摩擦系数达到 0.2 以 上。薄膜的磨痕形貌与摩擦系数存在着一定的对 应关系,较高摩擦系数对应的磨痕也比较明显。

参考文献

- Prasad S, Zabinski J. Super slippery solids [J]. Nature, 1997,387:761-763.
- [2] Kubart T, Polcar T, Kopesk Y L, Novak R, Novakova D. Temperature dependence of tribological properties of MoS₂ and MoSe₂ coatings [J]. Surface & Coatings Technology, 2005,193:230–233.
- [3] Vadiraj A, Kamraj M. Comparative wear behavior of MoS₂ and WS₂ coating on plasma-nitrided SG iron [J]. Journal and Materials Engineering and Performance, 2010, 19(2): 166-170.
- [4] Renevier N M, Hamphire J, Fox V C, Witts J, Allen T, Teer D G. Advantages of using self-lubricating,hard wear-resistant MoS₂-based coatings [J]. Surface & Coatings Technology, 2001,142–144: 67–77.
- [5] Scharf T W, Prasad S V, Dugger M T, Kotula P G, Goeke R S, Grubbs R K, Growth, structure, and tribological behaviour of atomic layer-deposited tungsten disulphide solid lubricant coatings with applications to MEMS[J]. Acta materialia, 2006,54:4731–4743.
- [6] 巴德純, 杜广煜, 王晓光, 硫化钨薄膜制备方法的研究[J]. 真空科学与技术学报, 2009, 29(1): 73-77.
- [7] 余东海,王成勇,成晓玲等.磁控溅射镀膜技术的发展[J]. 真空, 2009, 46(2): 19-25.
- [8] 杜广煜, 巴德纯, 王晓光等, 射频溅射法制备硫化钨 固体润滑薄膜的研究 [J]. 真空科学与技术学报, 2009, 29(3): 277-281.
- [9] Sadale S B, Patil P S. Synthesis of type- I textured tungsten disulfide thin films on quattz substrate [J]. Journal of Crystal Growth, 2006, 286: 481-486.
- [10] Sadale S B, Barman S R, Patil P S. Synthesis of type-II textured tungsten disulfide thin films with bismuth interfacial layer as a texture promoter [J]. Thin Solid Films, 2007, 515: 2935-2942.

磁控溅射WS2薄膜的制备工艺及其性能



作者:	<u>宋玉波</u> , <u>代明江</u> , <u>余志明</u> , <u>韦春贝</u> , <u>侯惠君</u> , <u>肖晓玲</u> , <u>SONG Yu-bo</u> , <u>DAI Ming-</u>
	jiang, <u>YU Zhi-ming</u> , <u>WEI Chun-bei</u> , <u>HOU Hui-jun</u> , <u>XIAO Xiao-ling</u>
作者单位:	宋玉波, SONG Yu-bo(中南大学, 材料科学与工程学院, 湖南, 长沙, 410083; 广州有色金属研究
	院,材料表面工程研究所,广东,广州,510651), 代明江,韦春贝,侯惠君,肖晓玲,DAI Ming-
	jiang,WEI Chun-bei,HOU Hui-jun,XIAO Xiao-ling(广州有色金属研究院,材料表面工程研
	究所, 广东, 广州, 510651), 余志明, YU Zhi-ming(中南大学, 材料科学与工程学院, 湖南, 长
	沙, 410083)
刊名:	真空 <mark>ISTIC PKU</mark>
英文刊名:	VACUUM
年,卷(期):	2011, 48 (2)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zk201102007.aspx